

YMP-1B 金相试样磨抛机



在金相实验室，金相试样的制备过程中，试样的预磨、抛光研磨是多道必不可少的程序。本机是采用单片机控制的金相试样磨抛机，集污盘和罩采用 ABS 材料整体制作，是具有新颖美观外形的最新产品。磨盘无级调速，也可四速控制，正向或反向旋转，确保了试样的平整与光洁。电机为直流无刷电机，使用寿命长且噪音低；配备供水系统可防止因试样过热而破坏金相组织，磨盘背部挡水圈设计与盆腔底部挡水圈结构双重挡水，更好保护内部电器系统；它具有传动平稳、噪音小、操作及维护方便等优点，适用于多种材料的预磨和抛光要求。

主要参数：

磨抛盘直径：203mm

转速：无级调速 100~1000r/min

也可以四档速 300 r/min,600 r/min,900 r/min,1400 r/min

转向：逆时针

电动机：直流无刷电机 600W

输入电源：220V, 50Hz

外形尺寸：380×580×260mm

净重：22kg